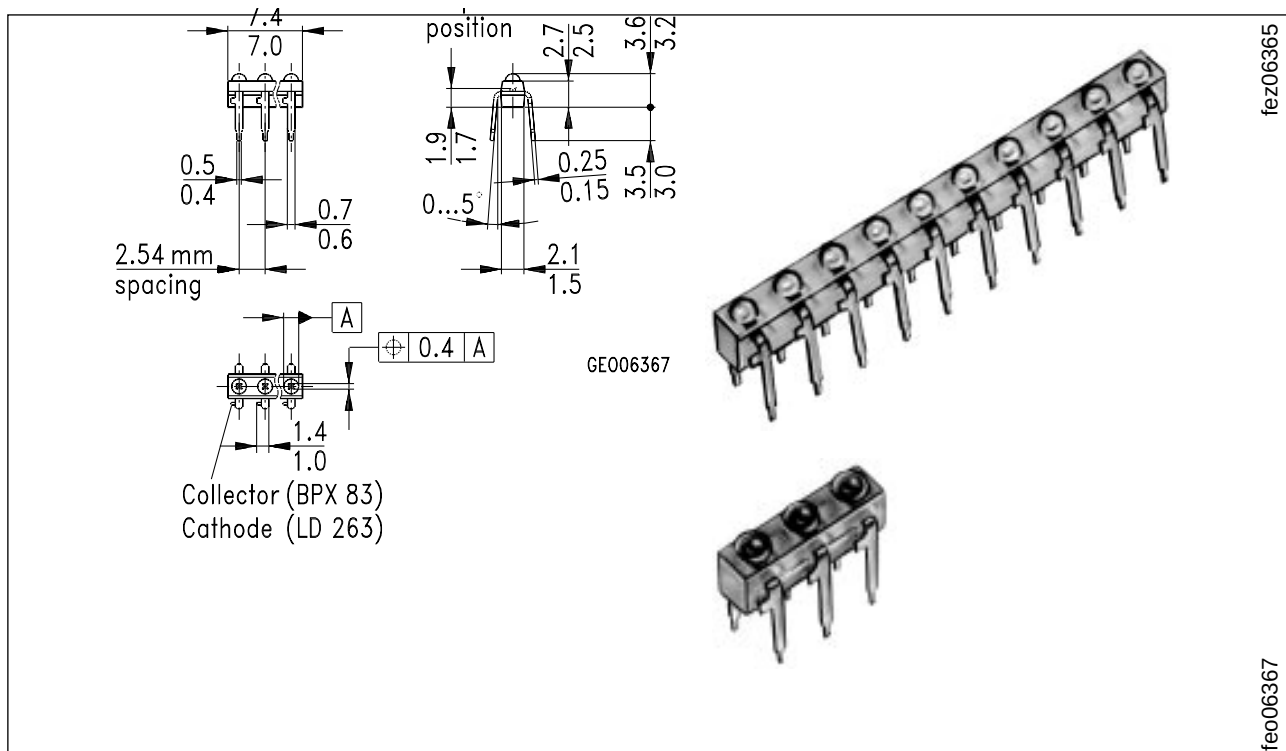


NPN-Silizium-Fototransistor Zeilen Silicon NPN Phototransistor Arrays

BPX 80
BPX 82 ... 89



Maße in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.

Wesentliche Merkmale

- Speziell geeignet für Anwendungen im Bereich von 440 nm bis 1070 nm
- Hohe Linearität
- Mehrstellige Zeilenbauform aus klarem Epoxy
- Gruppiert lieferbar

Anwendungen

- Miniaturlichtschranken für Gleich- und Wechsellichtbetrieb
- Lochstreifenleser
- Industrieelektronik
- "Messen/Steuern/Regeln"

Features

- Especially suitable for applications from 440 nm to 1070 nm
- High linearity
- Multiple-digit array package of transparent epoxy
- Available in groups

Applications

- Miniature photointerrupters
- Punched tape reading
- Industrial electronics
- For control and drive circuits

Typ Type	Transistoren pro Zeile Number of Transistors per Array	Maße "A" Dimensions "A"		Bestellnummer Ordering Code
		min	max	
BPX 82	2	4.5	4.9	Q62702-P21
BPX 83	3	7.0	7.4	Q62702-P25
BPX 84	4	9.6	10	Q62702-P30
BPX 85	5	12.1	12.5	Q62702-P31
BPX 86	6	14.6	15	Q62702-P22
BPX 87	7	17.2	17.6	Q62702-P32
BPX 88	8	19.7	20.1	Q62702-P33
BPX 89	9	22.3	22.7	Q62702-P26
BPX 80	10	24.8	25.2	Q62702-P28

Grenzwerte Maximum Ratings

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	$T_{op}; T_{stg}$	- 40 ... + 80	°C
Löttemperatur bei Tauchlötung Lötstelle ≥ 2 mm vom Gehäuse, Lötzeit $t \leq 3$ s Dip soldering temperature ≥ 2 mm distance from case bottom, soldering time $t \leq 3$ s	T_s	230	°C
Löttemperatur bei Kolbenlötung Lötstelle ≥ 2 mm vom Gehäuse, Lötzeit $t \leq 5$ s Iron soldering temperature ≥ 2 mm distance from case bottom, soldering time $t \leq 5$ s	T_s	300	°C
Kollektor-Emitterspannung Collector-emitter voltage	V_{CE}	32	V
Kollektorstrom Collector current	I_C	50	mA

Grenzwerte

Maximum Ratings (cont'd)

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Kollektorspitzenstrom, $\tau < 10 \mu\text{s}$ Collector surge current	I_{CS}	200	mA
Verlustleistung, $T_A = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ Total power dissipation	P_{tot}	90	mW
Wärmewiderstand Thermal resistance	R_{thJA}	750	K/W

Kennwerte ($T_A = 25 \text{ }^\circ\text{C}$, $\lambda = 950 \text{ nm}$)

Characteristics

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit Wavelength of max. sensitivity	$\lambda_{\text{S max}}$	850	nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit $S = 10 \text{ \%}$ von S_{max} Spectral range of sensitivity $S = 10 \text{ \%}$ of S_{max}	λ	440 ... 1070	nm
Bestrahlungsempfindliche Fläche Radiant sensitive area	A	0.17	mm ²
Abmessung der Chipfläche Dimensions of chip area	$L \times B$ $L \times W$	0.6×0.6	mm $\times$ mm
Abstand Chipoberfläche zu Gehäuseoberfläche Distance chip front to case surface	H	1.3 ... 1.9	mm
Halbwinkel Half angle	φ	± 18	Grad deg.
Kapazität Capacitance $V_{\text{CE}} = 0 \text{ V}$, $f = 1 \text{ MHz}$, $E = 0$	C_{CE}	6	pF
Dunkelstrom Dark current $V_{\text{CE}} = 25 \text{ V}$, $E = 0$	I_{CEO}	25 (≤ 200)	nA

Die Fototransistoren werden nach ihrer Fotoempfindlichkeit gruppiert und mit arabischen Ziffern gekennzeichnet

The phototransistors are grouped according to their spectral sensitivity and distinguished by arabian figures

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Werte Value			Einheit Unit
		-A	-B	-C	
Fotostrom, $\lambda = 950 \text{ nm}$ Photocurrent $E_e = 0.5 \text{ mW/cm}^2$, $V_{CE} = 5 \text{ V}$ $E_v = 1000 \text{ lx}$, Normlicht/standard light A, $V_{CE} = 5 \text{ V}$	I_{PCE} I_{PCE}	0.32 ... 0.63 1.7	0.40 ... 0.80 2.2	≥ 0.5 2.7	mA mA
Anstiegszeit/Abfallzeit Rise and fall time $I_C = 1 \text{ mA}$, $V_{CC} = 5 \text{ V}$, $R_L = 1 \text{ k}\Omega$	t_r , t_f	5.5	6	8	μs
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Collector-emitter saturation voltage $I_C = I_{PCEmin}^{1)} \times 0.3$, $E_e = 0.5 \text{ mW/cm}^2$	V_{CEsat}	150	150	150	mV

Die gelieferten Bauelemente sind mit -A, -B, -C gekennzeichnet. Wegen Ausbeuteschwankungen ist jedoch die Bestellung einer definierten Gruppe -A, -B, -C nicht möglich.

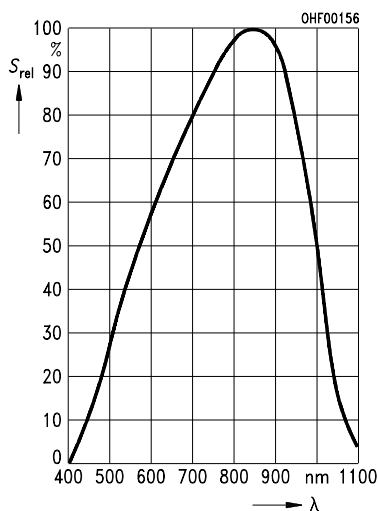
For delivery the components are marked -A, -B, -C. Due to differing yields, it is not possible to order a definite group.

1) I_{PCEmin} ist der minimale Fotostrom der jeweiligen Gruppe

1) I_{PCEmin} is the min. photocurrent of the specified group

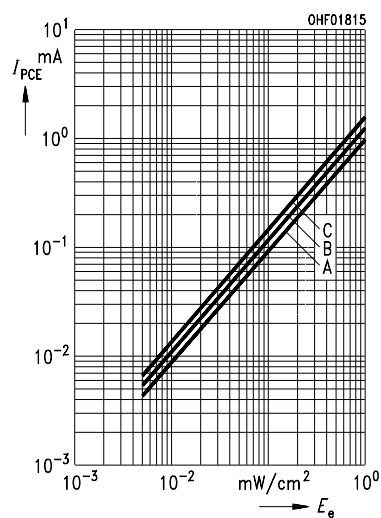
Relative spectral sensitivity

$$S_{\text{rel}} = f(\lambda)$$



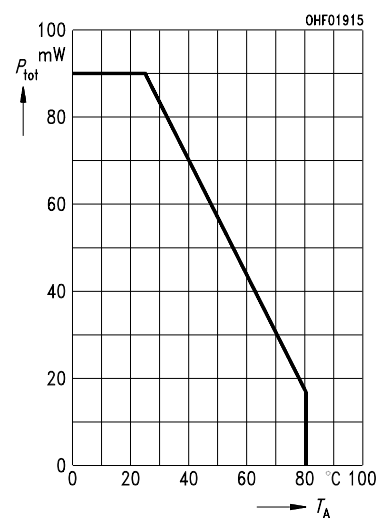
Photocurrent

$$I_{\text{PCE}} = f(E_e), V_{\text{CE}} = 5 \text{ V}$$



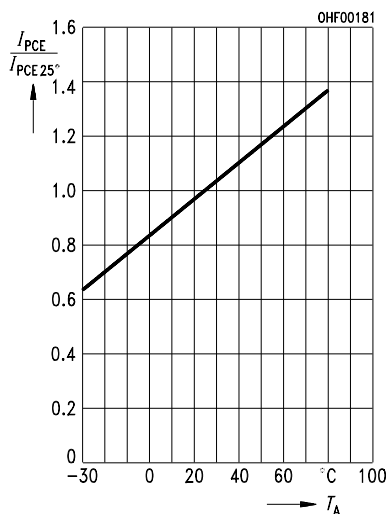
Total power dissipation

$$P_{\text{tot}} = f(T_A)$$



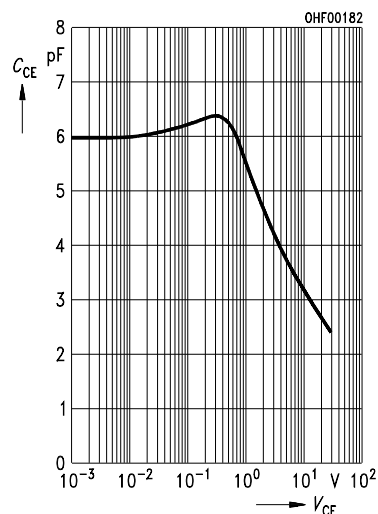
Photocurrent

$$I_{\text{PCE}}/I_{\text{PCE}25^\circ} = f(T_A), V_{\text{CE}} = 5 \text{ V}$$

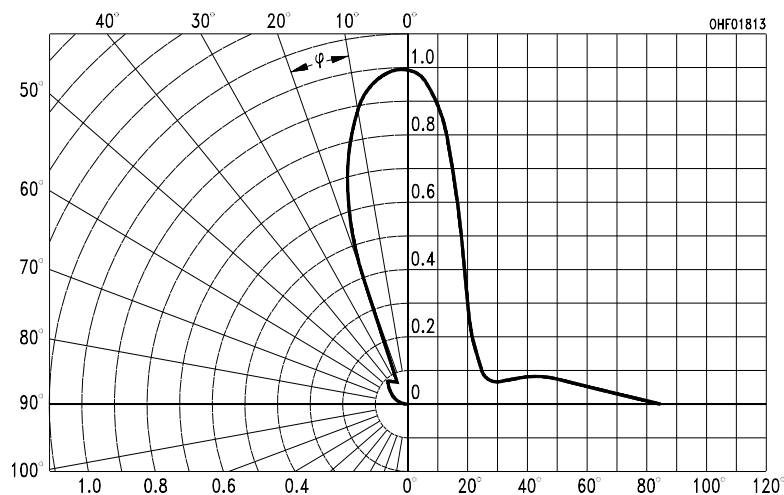


Collector-emitter capacitance

$$C_{\text{CE}} = f(V_{\text{CE}}), f = 1 \text{ MHz}, E = 0$$



Directional characteristics $S_{\text{rel}} = f(\varphi)$



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru